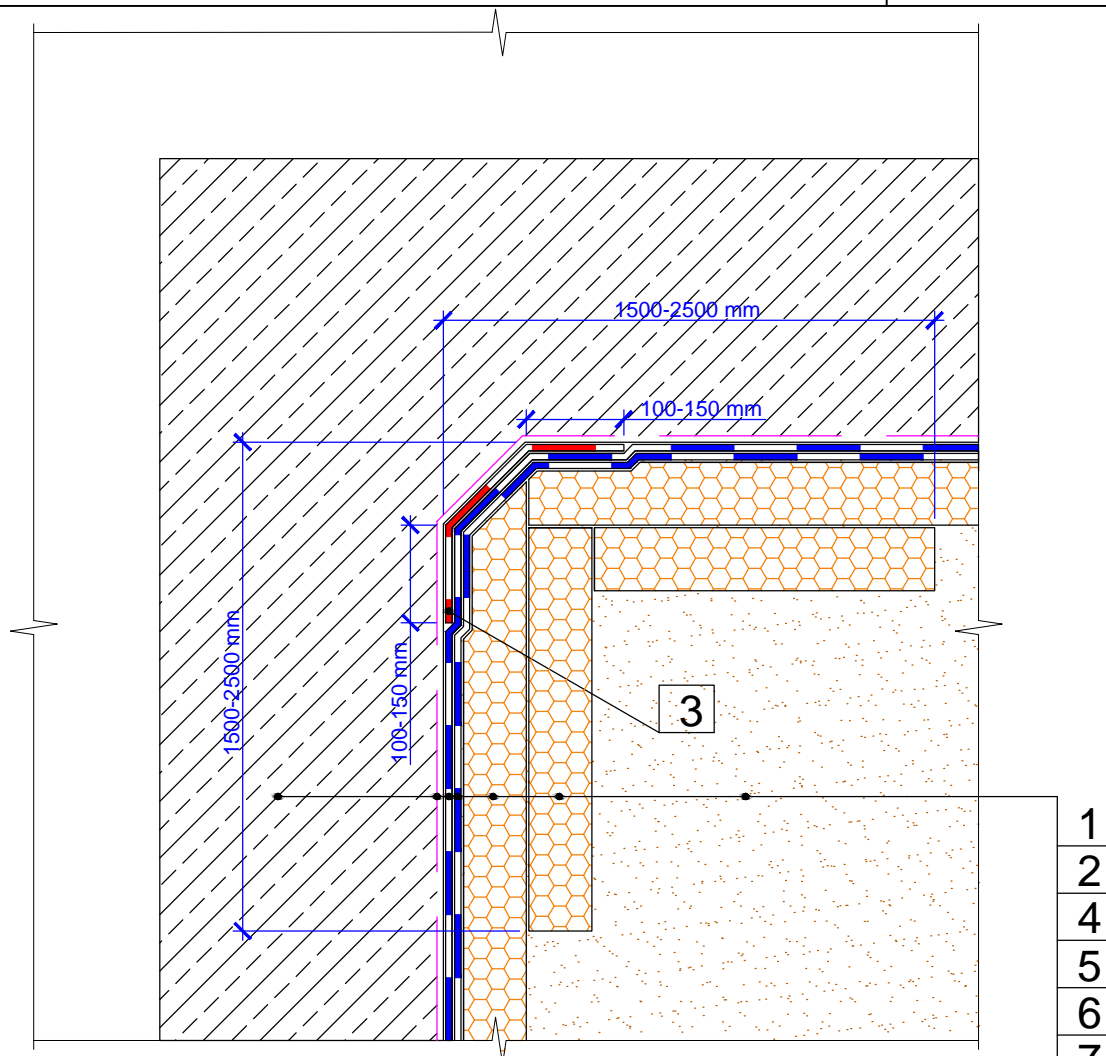


ROZWIĄZANIA FUNDAMENTOWE

Rys. 4.8. System TN-FUNDAMENT TERMO

- obróbka kąta wewnętrznego



- 1 - FUNDAMENT
- 2 - GRUNT BITUMICZNY
- 3 - DODATKOWA WARSTWA PAPY MIDA STANDARD PV S4
- 4 - HYDROIZOLACJA - PAPA MIDA STANDARD PV S4 - 1 WARSTWA
- 5 - HYDROIZOLACJA - PAPA MIDA STANDARD PV S4 - 2 WARSTWA
- 6 - POLISTYREN EKSTRUDOWANY TECHNINICOL CARBON XPS
- 7 - DODATKOWA WARSTWA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO TECHNINICOL CARBON XPS
- 8 - WARSTWA ZASYPOWA Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO NP. PIASEK

System izolacji fundamentu budynku z podziemnymi pomieszczeniami użytkowymi lub kondygnacją techniczną, posadowionym w gruncie przepuszczalnym z zastosowaniem dwóch warstw papy podkładowej MIDA STANDARD PV S4 na zagruntowanym podłożu z betonu oraz termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego TECHNINICOL CARBON

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl